PRODUCTION OF MULTIPLE LIGHT SOURCE FORMING REFLECTION MIRROR AND OPTICAL DEVICE USING THIS REFLECTION MIRROR

Patent number:

JP2000098112

Publication date:

2000-04-07

Inventor:

KONDO HIROYUKI; TAKINO HIDEO

Applicant:

NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international:

G03F7/20; G03F7/20; (IPC1-7): G02B5/10; G02B5/08;

G03F7/20; H01L21/027

- european:

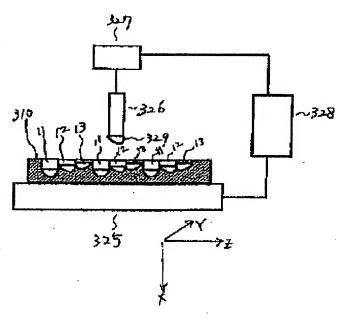
G03F7/20T14

Application number: JP19980268583 19980922 Priority number(s): JP19980268583 19980922

Report a data error here

Abstract of JP2000098112

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily form a basic reflection surface having a surface shape of high accuracy by pressing a surface to be worked of a workpiece by a pressing means having the compressive strength higher than the compressive strength of the surface to be worked and having a prescribed shape at its front end to plastically deform this surface in such a manner that the basic reflection surface has a prescribed curvilinear surface shape. SOLUTION: The workpiece 310 is installed on a work table 325 and the pressing means 326 is arranged in the upper part of the workpiece 310. Brass is used for the workpiece 310. The pressing means 326 is connected to a drive assembly 327. The pressing means 326 worked at its front end to the prescribed reversal shape is controlled in its position with respect to the workpiece 310 on the work table 325 by a control means 328. After the pressing means 326 is positioned to the prescribed position, the pressing means presses the workpiece while a descending quantity is controlled, by which the prescribed surface shape is formed on the surface. Namely, the prescribed optical surface shape is formed in the arbitrary position on the workpiece 310 by the control of the position of the pressing means 326 and the control of the pressing quantity of the pressing means 326.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-98112 (P2000-98112A)

(43)公開日 平成12年4月7日(2000.4.7)

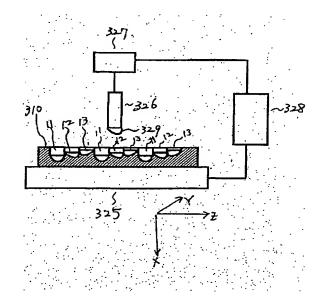
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
G02B 5/10		G 0 2 B 5/10	C 2H042
5/08		5/08	B 5F046
G03F 7/20	5 2 1	G03F 7/20	5 2 1
H01L 21/02	7	HO1L 21/30	515D
			5 1 7
		審査請求 未請求	請求項の数5 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特願平10-268583	(71) 出願人 0000041	12
		株式会社	tニコン
(22)出顧日	平成10年9月22日(1998.9.22)	東京都	F代田区丸の内3丁目2番3号
		(72)発明者 近藤 洋	护行
		東京都	F代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社二	ニコン内
		(72)発明者 瀧野 日	出出雄
		東京都干	F代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社二	ニコン内
		F ターム(参考) 2H0	42 DA02 DA10 DA18 DC02 DC08
			DDO1 DEOO
		550	46 AA05 AA07 AA08 BA05 CA04
			CA08 CB02 CB23 CB24 GA03
			GA04 GB01 GC04

(54) 【発明の名称】 多光源形成反射鏡の製造方法及び該反射鏡を用いた光学装置

(57)【要約】

【解決すべき課題】所定の面形状を繰り返し配列してなる、多光源形成反射鏡を製造する場合、例えば回転工具によって1つづつ加工していくと、加工不能領域が生じたり、1つの要素の加工ミスが大きな損失につながる、という問題があった。それによって、スループットの良い、反射型の投影露光系を用いた半導体露光装置を実現することが出来なかった。本発明は、光利用効率の良い、多光源形成反射鏡を精度良く、安価に製造し、それによって、スループットの良い半導体露光装置を提供することを目的にする。

【解決手段】所定の面形状を有する押圧手段によって表面を塑性変形させる。この動作を所定の位置に繰り返し行うことによって、全面に所定の面形状が配列された多 光源形成反射鏡を得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】所定の曲面の一部を面形状とする基本反射 面を繰り返し配置してなる多光源形成反射鏡の製造方法 であって、該多光源形成反射鏡の基材となる金属を被加 工物として用意し、被加工物の被加工面よりも圧縮強度 が高く、かつ先端部が所定の形状を有する押圧手段によ って、被加工面を押圧して塑性変形させ、これによって 基本反射面が所定の曲面形状を有するようにしたことを 特徴とする多光源形成反射鏡製造方法。

1

【請求項2】請求項1 に記載の多光源形成反射鏡の製造 10 方法であって、被加工面または押圧手段の少なくとも1 つを移動させ、該移動位置において押圧手段による押圧 と塑性変形を行い、さらに順次、前記移動と押圧と塑性 変形を繰り返すことにより、被加工面に多数の基本反射 面を形成することを特徴とする光学素子の加工方法。

【請求項3】複数の反射鏡からなる反射型照明装置であ って、請求項1又は2に記載の製造方法によって製造さ れた多光源形成反射鏡を有することを特徴とする反射型 照明装置。

【請求項4】光源、マスクを保持して移動するマスクス テージ、該マスクを照明する照明装置、該マスク上のの パターンをウェハ上に投影する投影光学装置、ウェハを 保持して移動させるウェハステージを有する半導体露光 装置であって、請求項3記載の反射型照明装置を有し、 該反射型照明装置の多光源形成反射鏡が有する基本反射 面は前記投影光学装置の光学視野と相似形であることを 特徴とする半導体露光装置。

【請求項5】請求項4記載の半導体露光装置であって、 該投影光学装置が複数の反射鏡からなる反射型投影光学 装置であり、かつ該投影光学装置の光学視野が円弧状で 30 あることを特徴とする半導体露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反射鏡の製造方法 及び半導体製造装置に関するものであり、特には、微小 な基本反射面の繰り返し配列により構成される反射面を 有する反射鏡の製造方法、反射型照明装置、更にはその 照明装置を用いた半導体露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在、DRAMやMCP等の半導体デバ 40 イスの製造においては、最小線幅をより狭くする開発研 究が盛んに行われており、デザインルール 0.13 μm (4G·DRAM相当)、0. 1μm(16G·DRA M相当)、更にはO. 07μm(32G·DRAM相 当) の実現に向けて種々の技術が開発されている。 この 最小線幅の問題と切っても切れない関係を有するのが、 露光時に生じる光の回折現象であり、これに起因する、 像や集光点のボケが必要な最小線幅を実現する時の最大 の問題点である。この回折現象の影響を押さえるために は露光光学系の開口数 (N.A.: Numerical aperture)を 50 いる。マスク上のバターンは2、3、4からなる反射型

大きくする必要があり、光学系の大口径化と波長の短波 長化が開発のポイントになっている。ところが、光の波 長が短くなると、特に 200 nm 以下になると、加工が容 易で、光吸収の少ない光学材料が見当たらなくなってく る。そとで、透過光学系を捨てて、反射光学系による投 影光学系の開発がなされており、相当な成果を上げてい る。その中に、複数の反射鏡の組み合わせによって、軟 X線に対して円弧状の光学視野(露光領域として使用出 来る領域)を実現し、マスクとウェハを投影縮小率比の 相対速度で、互いに同期して移動させることによってチ ップ全体を露光しようとする方法がある。(例えば、Koi chiro Hoh and Hiroshi Tanino ; "Feasibility Study on the Extreme UV/Soft X-ray Projection-type Lith ography", Bulletin of the Electrontechnical Labor atory Vol. 49, No.12, P.983-990, 1985、を参照・

: 以後、参考文献1と記す)。 ところで、最小線 幅と並んで上記の様な半導体デバイス製造にとって重要 な要素にいわゆるスループットがある。このスループッ トに関与する要因としては、光源の発光強度、照明系の 効率、反射系に使用する反射鏡の反射率、ウェハ上の感 光材料・レジストの感度等がある。現在、光源として は、ArFレーザー、F2レーザー、更に短波長光の光 源としてシンクロトロン放射光やレーザープラズマ光が 開発されており、反射鏡に関しても、反射率を上げる多 層膜からなる反射鏡の開発も急ピッチで行われ、実用化 のレベルに近い (詳細は前述の参考文献1、及び、Andr ew M. Hawryluk et al ; "Soft x-ray beamsplittersan d highly dispersive multilayer mirrors for use as soft x-ray laser cavity component", SPIE Vol. 688 Multilayer Structure and Laboratory X-ray Laser Research (1986) P.81-90 及び、特開昭 63-312 640を参照: 以後、参考文献2と記す)。さて、照 明系の技術開発であるが、要求される、一様照明性や開

口数を実現する技術に関しては、例えば特開昭60-2 32552号公報に矩形形状の照明領域を対象とした技 術が提案されている。しかし、上記投影系の様に投影光 学系の視野が円弧上である場合、照明視野が矩形形状で は光の利用効率が悪く、どうしても露光時間を短縮出来 ず、従って、スループットが上がらなかった。最近、と の問題を解決する方法として、投影光学系の有する光学 視野に合わせて照明視野を設定し、これによって照明効 率を上げ、スループットの問題を解決する方法が特願平 10-047400に提案されている。この技術を図4 を基に簡単に説明する。図4は投影露光装置の概要図で あり、光源1より出た光は提案になる多光源形成反射反 射鏡2、コンデンサー光学素子3及び反射鏡4を経てマ スクステージ5 s上に保持されたマスク5を照明する。 マスク5には、ウェハステージ7 s上に保持されたウェ ハ上に描くべきパターンが反射体図形として形成されて

照明光学装置によって照明され、6 a、6 b、6 c、6 dからなる投影光学装置6を通じてウェハ7上に投影さ れる。この時投影光学装置の光学視野は製作すべきデバ イスチップ全体をカバー出来るほど広くはなく、マスク 5とウェハ7を同期させて相対的に移動(スキャン)さ せながら露光を行うことによってチップ全体のパターン をウェハ上に形成する。このために、ステージの移動量 を制御する、レーザー干渉距離計を含むマスクステージ コントローラ8とウェハステージコントローラ9が備わ っている。(このスキャンを伴う露光方式に関しては先 10 の参考文献1を参照)。この際のポイントは、多光源形 成反射鏡2をひとつ又は複数の微小な基本反射面の繰り 返し配列により反射鏡を構成することであり、その基本 反射面の外形状を投影光学装置の光学視野形状と相似形 にすることである。これによって位置P2に多数の点光 源像Ⅰがほぼ円形状に形成され、これがコンデンサー光 学素子によって必要な照明視野を形成する。上記のよう な技術を用いると、マスク上の照明すべき領域を無駄無 く一様に照明出来、露光時間の短縮が可能になって、高 いスループットを有する半導体露光装置の実現が可能に 20 なる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記の様な、円弧状の 照明視野を有する反射型照明光学装置用の多光源形成反 射鏡、及びその基本反射面を実際に設計した結果を図 5、6を用いて説明する。図5(a)に示すように、と の多光源形成鏡は、3種類の基本反射面(A1、B1、 C1)から構成されている。すなわち、図5 (a)の多 光源形成反射鏡の各列は、各基本反射面がA1、B1、 C1、…の順に配列されている。図6(a),(b), (c)には、各基本反射面の形状を示す。 これらの図に 示すように各基本反射面は、曲率半径Rの凹の球面41 に、図5(b)に示すようなYZ面に平行な円弧状帯 (平均半径がZhの円の円弧状帯)を投影した形状にな っている。この時投影する円弧の円の中心を球面の中心 軸に合わせた場合の投影像がA1であり、円弧の中心を 球面の軸に垂直にYhだけずらせた場合の投影像がB 1、C1である。この投影像形状を切り出して基本反射 面とする。いずれも、ほぼ円弧状になる。少なくともX 方向より見れば完全な円弧状である。そして B 1, C 1 をそれぞれY軸方向に平行移動してA1と組み合わせて いく。このようにして出来た反射鏡に例えばX方向より 平行光線を入射させるとA1による点像が球面41の焦 点に、B1による点像が焦点よりYhだけ横すれして、 C1による点像が焦点よりーYhだけ横ずれして形成さ れる。ことで、例えば、基本反射面の、好適な実用的な 設計解としては、凹球面の曲率半径Rは160~200 mm、Zhは4.5~5.5mm、円弧の幅(円弧状帯 の幅) は0.3~2mm、円弧の長さは4.5~5.5 mm、Yh は約 2. $3\sim2$. 7 mm となり、更に表面粗 50 場合に、被加工面または押圧手段の少なくとも1 つを移

さがRrms < 0.3nmである。

【0004】ところで、上記のような反射鏡は通常、ボ ールエンドミルを備えた切削加工機を用いて切削加工に より製作される。ボールエンドミルは図7(a)に示す ような形状であり、その位置を被加工物に対して3次元 的に制御することによって、同図(b)のように色々な 面の加工が可能である。しかし実際、金属材料として、 アルミニュウムを用いて基本反射面を1個づつ加工し、 出来上がった多光源形成反射鏡を用いて実際に照明して みると、予期した良好な効率を有する多光源形成反射鏡 は得られず、従って、スループットの高い半導体露光装 置が得られなかった。そこで、その原因を追究したとと ろ、図13に示すように、各基本反射面51が互いに隣 接しており、谷となっている部分に加工残りが存在し、 この部分の影響が主なものであることが判明した。この 加工残りはボールエンドミルの軸半径に起因するもの、 図中のCR部、である。ボールエンドミルの軸半径の最 小値は約0.5mmであることを考えると、このような 切削加工を行う以上避けられない問題であることが判明 した。また、同加工法では、加工行程中において、たと え1個の基本反射面の加工に失敗しても、新たな被加工 物を準備して、また最初から加工し直さなければならな かった。との結果、高い加工効率が得られなかった。 【0005】又、材料としてアルミニュウムのような、

切削が容易な金属材料をNC切削加工機によって所定の 凹球面に加工し、ワイヤー放電加工機によってその球面 より所定の円弧状の反射要素素子を切り出す方法も考え られるが、この切り出しには膨大な時間が掛かり加工コ ストが莫大になる。そこで、本発明はこのような課題を 解決するべく考案したものであり、設計通りの反射面形 状を有する多光源形成反射鏡を歩留まり良く製造できる 製造方法を提供することを第1の目的にし、更には、よ りスループットの高い半導体露光装置を得ることを第2 の目的にしている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明では、第1の手段として、所定の曲面の一 部を面形状とする基本反射面を繰り返し配置してなる多 光源形成反射鏡を製造する場合、多光源形成反射鏡の基 材となる金属を被加工物として用意し、被加工物の被加 工面よりも圧縮強度が高く、かつ先端部が所定の形状を 有する押圧手段によって、被加工面を押圧して塑性変形 させ、これによって基本反射面が所定の曲面形状を有す るようにした。 これによって、高精度の面形状を有す る基本反射面が容易に形成できる。 尚、請求項1で の、先端が所定の形状を有する、という内容は、先端の 形状が基本反射面の曲面形状と反転した形状、即ち、雄 型の形状であることを意味する。

【0007】第2の手段として、第1の手段を実施する

動させ、該移動位置において押圧手段による押圧と塑性 変形を行い、さらに順次、前記移動と押圧と塑性変形を 繰り返すことにより、被加工面に多数の基本反射面を形 成するようにした。 これによって、高精度な面形状を 有する基本反射面を容易に、所定の位置に形成出来るよ

【0008】第3の手段として、複数の反射鏡からなる 反射型照明装置に上記第1又は第2の手段によって製造 された多光源形成反射鏡を有するようにした。これによ って、反射型照明装置の光利用効率が良くなり、コスト も低減される。第4の手段として、光源、マスクを保持 して移動するマスクステージ、該マスクを照明する照明 装置、該マスク上ののバターンをウェハ上に投影する投 影光学装置、ウェハを保持して移動させるウェハステー ジを有する半導体露光装置に、上記第3の手段で得られ た反射型照明装置を用い、その反射型照明装置の多光源 形成反射鏡が有する基本反射面が前記投影光学装置の光 学視野と相似形であるようにした。これによって、露光 装置として、照明系と投影系の光学視野を合わせる事が 出来、従って、光利用効率が各段に向上してスループッ トの高い半導体露光装置が得られる。

【0009】第5の手段として、第4の手段で得られる 半導体露光装置に、投影光学装置が複数の反射鏡からな る反射型投影光学装置を用い、かつ投影光学装置の光学 視野が円弧状であるようにした。とれによって、157 nmの波長を有するF2レーザーや軟X線を利用する半 導体露光装置が得られる。なお、円弧状の投影系視野の 利用は、少ない反射鏡数で、広い視野が得られることに よっている。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の基本的な考え方は、個々 の基本反射面を被加工物に対して点接触、あるいは微小 領域の機械的な接触による加工法では、加工不能領域が 出来たり、全面加工可能であっても膨大な時間が掛かっ たり、また、加工のばらつきも大きい、という認識に立 脚してなされたもので、ひとつの型を基盤に押圧し、基 盤を塑性変形させて基本反射面を形成し、精密な面精度 を再現性良く製造できる方法を採っている。

[0011]

【実施例】以下において、本発明の実施例について、図 40 面を用いて説明する。図1は本発明の概略図であり、被 加工物310は、ワークテーブル(加工台)325上に 設置されており、被加工物の上部に押圧手段326が配 置されている。押圧手段326は駆動装置327に接続 されている。また、制御装置328は、ワークテーブル 325と、前記押圧手段326とに接続されている。押 圧手段326の先端329は、工具鋼または超鋼(W C) で作られている。さらに、押圧手段の先端329 は、多光源形成反射鏡の基本反射面の反転形状(ことで

は、塑性変形する材料に押し当てた時に、塑性変形する 50

材料の表面形状が所望の形状になるような、押圧部材側 の形状を反転形状、、又は雄型形状という)に加工され ている。このような押圧手段の先端329の形状加工 は、工具鋼の場合は、フライス等で概略形状を加工した 後、焼き入れし、放電加工または研削加工で所定の面形 状を創成する。つづいて、研磨により形状の高精度化と 鏡面化を行う。また、超鋼の場合は、研削および放電加 工により形状を創成し、さらに研磨で高精度化と鏡面化 を図る。このように、先端が所定の反転形状に加工され た押圧手段326を制御装置328によって、ワークテ ーブル上の被加工物に対して位置制御する。所定の位置 に押圧手段326を位置決めした後、降下量を制御しな がら押圧し、表面に所定の面形状を形成する。即ち、押 圧手段の位置の制御と押圧手段の押圧量の制御によっ て、被加工物上の任意の位置に所定の光学面形状を形成 できる。さらに、図1に示してあるように、制御装置に より、ワークテーブルをZまたはY方向に所定刻み幅ご とに移動させ、押圧手段を所定の量だけ降下させること を繰り返すことにより、基本反射面のアレイを加工する **とができる。**

【0012】また、押圧時に塑性変形した基盤材料が表 面に盛り上がって反射鏡としての特性を劣化させること がある。との時には、加工終了後、表面を研磨して加工 時に生じた不要物を除去したり、又は、基本反射面を少 なくとも1つおきに形成し、全面の加工が終了後、表面 を研磨して不要なものを取り除き、次いでその既に形成 された基本反射面の間に、再び同様にして同じ基本反射 面形状、又は、異なる基本反射面の形状を作っていくよ うにしている。 更に高精度な基本反射面が必要な場合 には、図3に示した様に、形成した基本反射面に、その 基材とは接着力の弱い樹脂を流し込んで固定させ、その 隣接する基本反射面を形成すると効果的である。この樹 脂には紫外線硬化型の樹脂を用い、既に反射面が形成さ れた所とそうでない所を選択的に露光することによって 既に形成された基本反射面のみ(例えば、図3の31 5) に樹脂を充填できる。次に、実際に加工する方法に ついて以下に述べる。ととでの基本反射面の形状は、例 えば、切り出すべき凹球面の曲率半径Rは180mm、 Zhは5.0mm、円弧の幅(円弧状帯の幅)は0.3 mm、円弧の長さは5.0mm、Yhは約2.5mmの 場合を例にとる。

【0013】再び図1の参照して、加工手順を説明す る。図において被加工物には黄銅を用いる。押圧手段の 先端には工具鋼を用いる。図1の形状を押圧および塑性 変形させて基本反射面を創成するために準備した押圧手 段の先端形状を図2(a),(b),(c)に示す。そ れぞれの先端形状は、基本反射面子A1, B1, C1に 対応しており、A1、B1、C1に対する雄側の形状で ある。先端の材料を工具鋼としたので、上記面加工はボ ールエンドミルを用いたフライス切削加工と、または研

削加工、及び研磨加工によって行った。基本面の加工に あたっては、まず図2(a)の押圧手段を駆動装置に取 り付ける。つぎに、ワークテーブルを移動させて、被加 工物を所定の位置(図1中の11)11に移動させる。 押圧手段を降下させて、押圧手段の先端形状を被加工物 に転写させる。つぎに、被加工物を2方向に0.9mm 移動さる。押圧手段を降下させて、押圧手段の先端形状 を被加工物に転写させる。このような、2方向への0. 9mmの移動と、押圧手段の降下を繰り返す。2方向の 1列並びの基本反射面の加工が終了すると、つぎに、被 10 加工物をY方向に5mm移動させたのち、2方向への 0. 9mmの移動と、押圧手段の降下を繰り返す。1列 並びの加工が終わると、再度、被加工物をY方向に5m m移動させたのち、Z方向への0.9mmの移動と、押 圧手段の降下を繰り返す。 とうして、図2(a)の形状 を被加工物に転写さる。つぎに、押圧手段を図2(b) に交換し、ワークテーブルによって図2 (a) により転 写された形状に隣接する位置(図1中の12)に、図2 (b)を転写できるように、被加工物を移動させる。 つ ぎに、押圧手段を降下させて、押圧手段の先端形状を被 20 加工物に転写させる。つぎに、被加工物を2方向に0. 9 m m 移動させる。押圧手段を降下させて、押圧手段の 先端形状を被加工物に転写させる。このような、2方向 への0.9mmの移動と、押圧手段の降下を繰り返す。 つぎに、被加工物をY方向に5mm移動させたのち、Z 方向への0.9mmの移動と、押圧手段の降下を繰り返 す。再度、被加工物をY方向に5mm移動させたのち、 乙方向への0.9mmの移動と、押圧手段の降下を繰り 返す。こうして、図2(b)の形状を被加工物に転写さ せる。つぎに、押圧手段を図2(c)に交換し、ワーク テーブルによって図2(b)により転写された形状に隣 接する位置(図1中の13)に、図2(c)を転写でき るように、被加工物を移動させる。つぎに、押圧手段を 降下させて、押圧手段の先端形状を被加工物に転写させ る。つぎに、被加工物をZ方向に0.9mm移動させ る。押圧手段を降下させて、押圧手段の先端形状を被加 工物に転写させる。このような、乙方向への0.9mm の移動と、押圧手段の降下を繰り返る。つぎに、被加工 物をY方向に5mm移動させたのち、Z方向への0.9 mmの移動と、押圧手段の降下を繰り返す。再度、被加 工物をY方向に5mm移動させたのち、Z方向への0. 9 mmの移動と、押圧手段の降下を繰り返す。 こうし て、図2(c)の形状を被加工物に転写させる。 前述のように必要に応じて、、形状2(a)の転写終了 後、塑性変形のために生じた転写面の周囲の盛り上がり を除去するために研磨を行ったり、あるいは全面の転写 終了後、研磨を行う。以上のようにして、図5に示した 複雑形状の多光源形成反射鏡を加工することができる。 【0014】また、とのように加工した面に対して、反 射率を上げるために、F2レーザーを光源に使用する時 50 326

のために、アルミニュウム薄膜を約100 n mの厚さに 蒸着によって形成し、さらにその上に同一真空層内にて 酸化防止と反射率の維持の観点よりMgF2を数十nm の厚さに蒸着により形成した。また、軟X線領域の光 (電磁波)を使用する時のためには、SiとMoの多層 膜による反射鏡(前述の参考文献、1、2を参照)を形 成した。

【0015】以上のように本実施例では、球面の1部分 である要素光学素子A1、B1、C1から構成される多 光源反射鏡の加工方法の例を示した。しかし、本発明で 加工できる多光源形成反射鏡はこれに限られない。たと えば、基本反射面の種類は、3種類よりも多くても、少 なくても良い。また、要素光学素子は非球面の1部分で あっても良い。

【0016】上記多光源形成反射鏡を半導体露光装置に 組み込むには、図5のように構成すれば良い。

[0017]

【発明の効果】上述のように、本発明によって提供され る加工方法により、多数の基本反射面からなる複雑形状 の光学素子を高精度かつ高い加工効率で製造できる。ま た本製造方法により得られた光学素子は、半導体デバイ ス製造装置用の照明装置に好適である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施例のかおう模式図
- 【図2】本発明の実施例の押圧形状形成部
- 【図3】本発明の実施例の樹脂充填法の模式図
- 【図4】本発明に係る投影光学系
- 【図5】本発明に係わる多光源形成反射鏡
- 【図6】本発明に係わる基本反射面の形状
- 【図7】ボールエンドミルの外形状と加工曲面
- 【図8】従来方法の問題点の図

【符号の説明】

1		•	•	光源	
2	 ٠	•	•	多光源形成反射鏡	
3	 •	•	•	コンデンサー光学系	
4		•	•	反射鏡	
5	 •	•		マスク、 5s	

6 投影光学装置

40	7	 ウェハ、	7 s	•	•	•	

ウェハステージ

スクステージ

- 8 マスクステージコントローラ
- ウェハステージコントローラ
- 41 ・・・・・ 基本反射面を切り出す母体となる凹

5 1 基本反射面

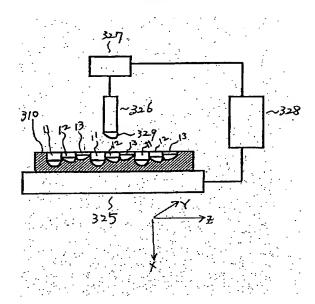
- 310 被加工物
- 3 1 5 充填樹脂
- 325 ワークテーブル
- 押圧手段

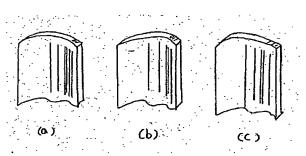
特開2000-98112 (6)

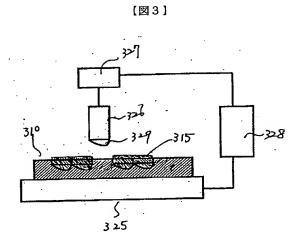
*329 · · · · · 面形状形成部 327 A1、B1、C1·基本反射面 328

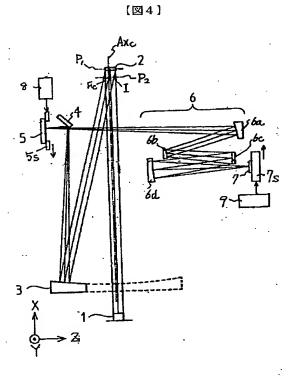
【図1】

【図2】

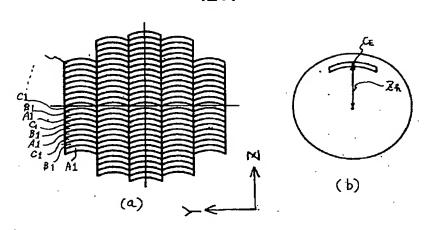




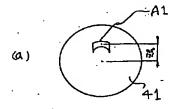




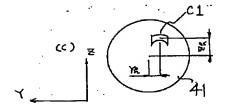
【図5】



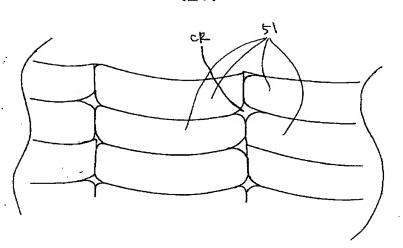
[図6]



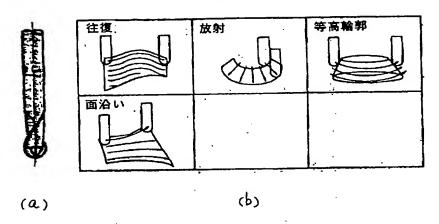




【図8】



[図7]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
□ other:			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)